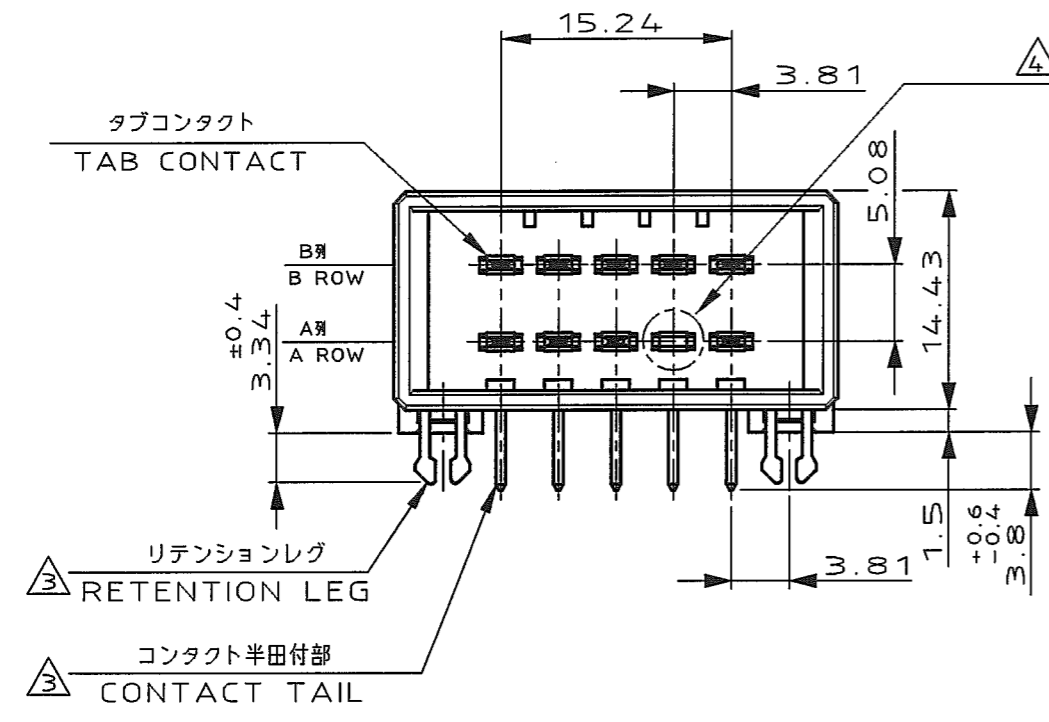
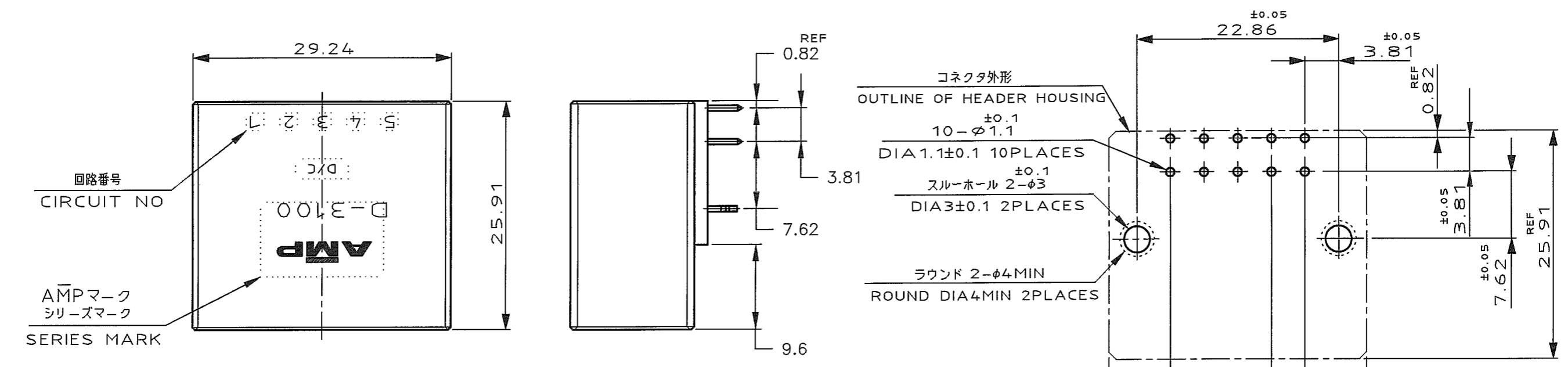


NUMBER 179613  
 METRIC  
 三角法(3rd ANGLE PROJECTION)



推奨基板取付け穴寸法  
 PC 基板厚: 1.6±0.1  
 (非累積公差)  
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER  
 CONTACT: COPPER ALLOY  
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG) (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- CIRCUIT NO. 4 OF A ROW: EMPTY

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性  
 ポリエステル樹脂  
 コネクタ: 銅合金  
 リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部  
 : ニッケル下地の上にスズめっき
- A 列の4番は空にする。

△3 △2	179613-5
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)

A	REVISED (FJD0-0114-03)	T.S.S.M	4/25/94
O	RELEASED (FJ00-0084-94)	K.S.M	2/FEB/94
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK DATE

Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1994 Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
適合電線径(WIRE RANGE) mm <sup>2</sup> (AWG - )	被覆外径(INSULATION DIA.) mm <sup>2</sup>	名称(NAME) 10 POS DOUBLE ROW WITHOUT 1 POS HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
材料(MATERIAL) 注記参照 SEE NOTE	仕上(FINISH) 注記参照 SEE NOTE	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm : ±0.35 10mm以下 : ±0.4 30mm以下 : ±0.45 角 : ±3'	LOC 番号(No.) A3 J C-179613
DR. 28/JAN/94 K.IKEDA	DE. 28/JAN/94 K.IKEDA	尺度(SCALE) 2-1	REV. A SHEET 1 OF 1
CHK. 2/FEB/94 S.MANABE	APP. 2/FEB/94 S.MANABE		